

TAICON 參展 electronica 2026 邀您慕尼黑相見

從 AI 伺服器到極致精巧設計， 共創高階電容的無限可能

台灣電容器製造廠股份有限公司 (TAICON) 將於 2026 年 11 月 10 日至 13 日參加德國慕尼黑電子展 electronica 2026，於 B6 館 172 號攤位展示鋁電解與導電高分子電容器產品。



58 年品質信譽，

以研發力支應多元設計挑戰

本次展出涵蓋導電高分子 (Polymer)、混合型 (Hybrid) 電容器，以及表面黏著型 (SMD)、導針型 (Radial) 與牛角型 (Snap-in) 鋁電解電容器，以穩定品質、敏捷研發、靈活配合與多元產品組合，滿足 AI 伺服器、車用電子、工業電源、綠色能源、網通、品牌 3C 與節能家電等高階電容需求。

兩大產品亮點：

- AI 伺服器高階電容 | 來自台灣，支援關鍵電源應用

AI 伺服器與高效能運算引爆的電力需求，與電容的品質、可靠度與應用適配性提出嚴峻要求。TAICON 將展示最新的高階鋁電解電容方案，協助客戶因應高效能電源設計挑戰，為系統穩定運作提供可靠的元件選擇

- **筆型電容 | 極致尺寸與品質，成就精巧設計**

當設備設計不斷朝向小型化與高整合度發展，每一毫米的空間都可能影響整體設計。

TAICON 筆型電容方案聚焦精巧外型、尺寸控制與品質一致性，為空間受限的應用提供更多設計彈性，協助客戶在有限空間中兼顧產品配置與性能需求。

同場加映：無人化品質管理方案

因應 AI 伺服器、航太、電動車...等電容客戶對高溫可靠度的嚴謹要求，本次特別展出廠內的**無人化壽命試驗與智慧製造方案**，由 TAICON 攜手國內 AI 與設備團隊獨家開發，六年前全廠部署以來持續優化，為同行與電容客戶提供最真實、有效、省工的品質管理科技。

TAICON 誠摯邀請客戶與合作夥伴蒞臨交流，探討需求與最適產品，共創全球合作機會。

展會資訊

日期：2026 年 11 月 10-13 日

地點：德國慕尼黑展覽中心 (Messe München)

攤位：Hall B6 / Booth 172

關於台灣電容器製造廠股份有限公司

台灣電容器製造廠股份有限公司 (TAICON) 專注於鋁電解電容器的研發與製造，產品廣泛應用於電源供應、工業控制、通訊、車載電子與能源設備。公司持續投入材料、製程與品質管理，致力成為客戶值得信賴的長期合作夥伴。

產品諮詢、展會洽談預約或免費參觀券索取，歡迎聯繫：sales@taicon.com